

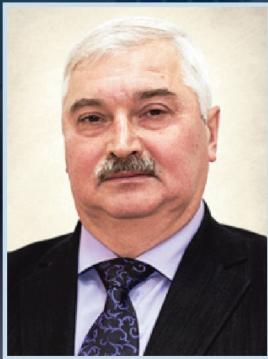
ISSN 1813-8586

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА



- Нанотехнологии
- Зондовая микроскопия
- Микромашины и наносистемы
- Молекулярная электроника
- Биоактивные нанотехнологии
- Элементы датчиков и биочипы
- Микроэлектромеханические системы
- Микрооптоэлектромеханические системы
- Биомикроэлектромеханические системы

Том 19. № 5. 2017



С.А. Гамкрелидзе



15 лет

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН) был создан Постановлением Президиума РАН № 109 от 16 апреля 2002 года по инициативе члена-корреспондента РАН Владимира Григорьевича Мокерова, который и стал первым директором института. С самого начала существования института его работу поддержали ведущие ученые страны – Лауреат Нобелевской премии академик Жорес Иванович Алферов, академики Юрий Васильевич Гуляев, Александр Леонидович Асеев, Юрас Карлович Пожела. С января 2014 года учредителем ИСВЧПЭ РАН является Федеральное агентство научных организаций.

30 лет назад В.Г. Мокеров начал работу по формированию научного коллектива института: в 1983 г. – в составе отдела НИИ молекулярной электроники и завода «Микрон» (г. Зеленоград), а с 1989 г. – в составе Центра института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН. В данном научном коллективе с 1983 г. по сей день трудится заведующий лабораторией, д-р физ.-мат. наук Г.Б. Галиев. В 2002 году ИСВЧПЭ РАН стал самостоятельной организацией, которую член-корреспондент РАН В.Г. Мокеров возглавлял в 2002–2008 годах.

В 2008–2009 гг. институт возглавлял д-р физ.-мат. наук Ю.А. Матвеев, с 2010 по 2016 гг. директором Института был заслуженный деятель науки Российской Федерации, д-р техн. наук, профессор П.П. Мальцев, а с 2016 г. по настоящее время директором является д-р техн. наук, профессор С.А. Гамкрелидзе.

Деятельность института связана с проведением фундаментальных и поисковых исследований, прикладных разработок в области сверхвысокочастотной (СВЧ) и крайне высокочастотной (КВЧ) полупроводниковой электроники, в том числе по следующим направлениям:

- технология и физика квантово-размерных структур, разработка новых классов высокочастотных гетероструктурных приборов;
- расчет и моделирование гетероструктурных униполярных и биполярных приборов на частоты до 200–250 ГГц и выше;
- разработка систем на кристалле с интегрированными антеннаами и усилителями для диапазона частот до 50–250 ГГц и гетероструктурных СВЧ монолитных интегральных схем для систем беспроводной связи, бортовых радаров, радиоуправляемых взрывателей, высокочувствительных радиометров и т.д.;
- микро- и нанотехнологии формирования короткоканальных гетероструктурных СВЧ приборов, создание терагерцовых устройств для частот от 300 до 900 ГГц;
- разработка технологий производства новых материалов и структур для СВЧ и КВЧ электроники.

ИСВЧПЭ РАН является лидером в стране в сфере разработки технологий изготовления изделий СВЧ электроники на основе нитридных гетероструктур. Развитие приборов на нитриде галлия является приоритетным направлением СВЧ электроники в России и в мире.

Создан дизайн-центр моделирования, проектирования и технологической разработки наногетероструктурных СВЧ транзисторов и СВЧ монолитных интегральных схем под руководством главного конструктора – заместителя директора по НИОКР Ю.В. Федорова.

В ИСВЧПЭ РАН проводится постоянно действующий семинар «Потенциальные возможности создания наногетероструктур для терагерцового диапазона частот (свыше 300 ГГц) телекоммуникационных систем», руководит им член-корреспондент РАН, д-р физ.-мат. наук В.И. Рыжий.

Результаты исследований по созданию твердотельных терагерцовых устройств признаны научным сообществом России.

Свое 15-летие со дня основания коллектив ИСВЧПЭ РАН встречает с оптимизмом, активно осваивая новые рубежи СВЧ электроники.

Директор ИСВЧПЭ РАН д-р техн. наук, профессор С.А. Гамкрелидзе



В.Г. Мокеров



Ж.И. Алферов



Ю.В. Гуляев



Ю.К. Пожела

Постоянно действующий семинар «Потенциальные возможности создания наногетероструктур для терагерцового диапазона частот (свыше 300 ГГц) телеоммуникационных систем»

Руководитель семинара:
главный научный сотрудник ИСВЧПЭ РАН, чл.-корр. РАН, Рыжий В.И.
Зам. руководителя: зам. директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН,
к.ф.-м.н. Д.С. Пономарев, e-mail: ponomarev_dmitr@mail.ru



Семинар был организован в 2011 г. по инициативе академика РАН Ю.К. Пожелы – почетного члена Ученого совета ИСВЧПЭ РАН, ведущего научного сотрудника Центра физических и технологических наук Института физики полупроводников в г. Вильнюсе (Литва), в ходе выполнения НИР «Исследование возможностей создания наногетероструктур для терагерцового диапазона частот (свыше 300 ГГц) телекоммуникационных систем» (государственный контракт между ИСВЧПЭ РАН и Министерством образования и науки РФ № 14.740.11.0869 от «29» апреля 2011 г.), руководителем которой он являлся.

Изначально семинар был посвящен исследованию воздействия электромагнитных волн терагерцового диапазона (ТГц) в гетероструктурах на основе полярных полупроводников. Ю.К. Пожелой вместе с сотрудниками ИСВЧПЭ РАН были предложены методы определения дрейфовой скорости носителей тока в транзисторных (HEMT) гетероструктурах, а в лаборатории д.ф.-м.н. Г.Б. Галиева были разработаны такие структуры с составной квантовой ямой, что позволило увеличить дрейфовую скорость электронов в канале HEMT в несколько раз. Также в ходе обсуждений на семинаре были предложены структуры с профилем легирования в виде нанонитей из атомов олова, которые впоследствии были экспериментально реализованы в лаборатории А.С. Бугаева.



2013г

На фотографии изображены сотрудники ИСВЧПЭ РАН вместе с Ю.К. Пожелой на одном из семинаров в 2013 г. К сожалению, в 2014 году Юрас Карлович скоропостижно скончался и семинар пришлось прервать на некоторое время.

С 2015 года руководителем семинара является чл.-корр. РАН В.И. Рыжий, профессор emeritus университета Айзу и профессор университета Тохоку (Япония).

Важно отметить, что семинар приобрел международный статус. Еще в 2013 году среди приглашенных докладчиков были профессор Кэмбриджа (Hitachi Cambridge Laboratory) Андрей Алексеев, а также заведующий лабораторией и научный сотрудник Института технической физики и материаловедения в г. Будапеште (MTA TTK MFA, Budapest, Hungary), профессора Ж. Золнаи и Н. Наги.

В настоящий момент на семинаре обсуждаются следующие актуальные вопросы, связанные с освоением ТГц диапазона частот:

1. Разработка первого в России ТГц квантово-каскадного лазера.
2. Разработка материалов и фотопроводящих антенн на их основе для генерации и детектирования ТГц излучения.
3. Разработка источников ТГц излучения на основе графена и т.д.

С 2015 года на семинаре неоднократно выступают участники ежегодной Международной терагерцовой конференции RJUSE (Russian-Japan-USA-European symposium), одним из организаторов которой является В.И. Рыжий.

ИСВЧПЭ РАН при поддержке ООО «ОПТЭК» с 2012 года проводит ежегодный международный научно-практический семинар пользователей оборудования Raith: «Электронно-лучевая литография на оборудовании Raith: от идеи до реализации».

В этом году 6-й семинар состоится 9 июня 2017 г. по адресу:

г. Москва, пр. Нагорный, д.7, корпус 1, Малый зал, (начало в 10:00).

Информация на сайте isvch.ru и по тел. 8 (499) 123-44-64.

Руководитель семинара главный конструктор – заместитель директора по НИОКР ИСВЧПЭ РАН Ю. В. Федоров



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН)

Установки электронно-лучевой литографии для изготовления монолитных интегральных схем СВЧ и КВЧ диапазонов в полосе 30 – 110 ГГц на HEMT транзисторах



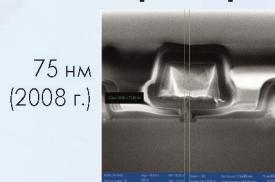
RAITH150-TWO, 2008 г.



RAITH150-TWO, 2008 г.

Основные параметры	RAITH150-TWO	VOYAGER
Ускоряющее напряжение	30 кВ	50 кВ
Минимальная ширина линии	Менее 20 нм	Менее 10 нм
Число экспонирований (проходов луча по фоторезисту), необходимых для формирования Т-образного затвора	2	1
Дрейф луча во времени	3 нм/мин, 200 нм/ч	50 нм/за 8 ч
Точность совмещения полей	Не более 40 нм	Не более 25 нм
Частота генератора развертки – частота перехода к новому дискрету электронным лучем (определяет общую длительность экспонирования монолитной интегральной схемы)	20 МГц	50 МГц
Длина пятки Т-образного затвора	130, 90, 37–45 нм	22–25 нм

Затворы на арсениде галлия (RAITH150 TWO)

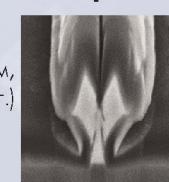


75 нм
(2008 г.)

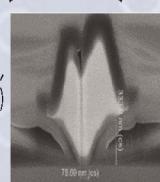


50 нм
(2010 г.)

Затворы на нитриде галлия (VOYAGER)



220 нм,
(2014 г.)



80 нм,
(2014 г.)

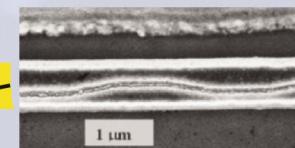
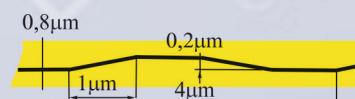


41 нм
(2011 г.)



37 нм
(2011 г.)

Топология и микрофотография зигзагообразного затвора ("zig-zag"-shaped gate)



1 μм